PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-246391

(43) Date of publication of application: 02.10.1989

(51)Int.Cl.

C25D 1/20 C25D 1/00 C25D 1/00 C25D 1/10 G11B 7/26

(21)Application number: 63-074916

(22)Date of filing: 29.03.1988

(71)Applicant : RICOH CO LTD

(72)Inventor: MURATA SHIYOUZOU

(54) PRODUCTION OF STAMPER

(57)Abstract:

PURPOSE: To transfer a fine shape to a duplicate with high precision by specifying the thickness of an Ni oxide film formed in the releasable film treatment at the duplication of a mother and a stamper within specified limits.

CONSTITUTION: A photoresist 2 is applied on the surface of a glass substrate 1, exposed, and developed to obtain a fine rugged shape. A conductive film 3 is formed on the surface, and then an Ni electrocast layer 4 is formed. The substrate 1 side and the Ni electrocast layer 4 eleased, and the Ni electrocast layer 4 side is used as an Ni master 5. Releasable film treatment is applied on both sides of the master 5 having a fine rugged shape to form an Ni exide film 6, and the Ni is electrocast. The Ni electrocast layer is released to obtain an Ni mother 7. The thickness of the Ni oxide film 6 is controlled to 20-30&angst. Releasable film treatment is then applied to the mother 7 to form an Ni oxide film 8. The thickness of the Ni oxide film 8 is controlled to 20-30&angst. After the Ni oxide film 8 is formed, Ni electrocasting is applied, and the electrocast layer is released to obtain an Ni stamper 9.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted

[Date of final disposal for application]

registration]
[Date of final dis
[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

@ 公開特許公報(A) 平1-246391

®Int. Cl. ⁴		識別記号	庁内整理番号	@公開	平成1年(19	89)10月2日
C 25 D	1/20 1/00	3 2 1 3 3 1	7730-4K 7730-4K 7730-4K			
G 11 B	1/10 7/26		7730-4K 8421-5D審査請求	未請求 記	請求項の数 1	(全5頁)

②特 顧 昭63-74916

②出 願 昭63(1988) 3月29日

@発 明 者 村 田 省 蔵 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内 の出 顕 人 株式会社リコー 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

QH 理 人 弁理十 池浦 敏明 外1名

明期。

1. 発明の名称

スタンパの製造方法

2. 特許請求の額頭

3 . 発明の詳細な説明

(技術分野)

本発明はスタンパの製造方法に関し、特に、コンパクトディスク、ビデオディスク、レーザービジョンディスク等の光ディスクを複製するために用いられるスタンパの製造方法に関する。

(饼来技術)

しかしながら、このような従来のスタンパ作成 方法では、NIマスターからNIマザー複製の額及び NIマザーからNIスタンパ複製の額に、同じ電気量 を流して電ᡋしても刺離皮膜処理の仮合いが異な ると、陰極電温効率(新出効率)が異なり、バッチ間でHI厚みに差を生じ、スタンパとして形状が異なってしまうという問題があった。また、陰極電流効率が下がると、HIが折出する代わりに電鏡落の劣化が進行し、ガスの発生により折出版でプンやビンボールが形成されるため、スタンパとしての必要がダウンしてしまうという問題があった。

さらに、NiマスターとNiマザー、NiマザーとNi スタンパの利潤に関しても、料理不良を起こす場合があり、高精度の微細パターンの転字が併殖に なることがしばしばあった。

(E #4)

本発明はこのような従来技術の問題点を解決し、 複数に対して高層度の改細形状の転写を実現する 高品質のスタンパを提供することを目的とする。 (様 ・成)

上記目的は、基板上にフォトレジスト層を設け、 フォトリングラフィーによって菓フォトレジスト 層に凹凸微糊形状を形成する工密と、菓凹凸微糊 形状の上に準電性皮膜を設けた後、ニッケル電鍋 を行ないマスターを作成する工程と、 版マスター に判試放映処理を励した後、ニッケル電料を行な いマザーを作成する工程と、 旗マザーに制算放映 処理を施した後、ニッケル電料を行ないスタンパ を作成する工程とを具備し、前記マスターから前 記マザーを作成する際及び前記マザーから前記ス タンパを作成する際の刺離皮膜処理にて形成され るニッケル像化駅の序さを20~30人の範囲とする ことを特徴とするスタンパの製造方法により選成

(効 県)

(実施例)

以下、本発明の突旋例につき説明するが、これ に限定されるものではない。

第1回は本発明の一実施例に係るNiスタンパの 製造方法の製造工程を示す例である。

先ず、研剤、洗浄したガラス基板Iを準御し、 その表面にフォトレジスト2を整布する。そして このフォトレジスト2に対して、レーザーを用い て解光を行い、しかわる後に現像し、第1回の(e)の 知き凹凸酸細形状を持ちるため、スパッタリン グ、天空蒸型等の手段により、盆袋面に厚電性皮 図3を形成する。次に、R1種辞を行い料理輸削4を 形成し、ガラス基板1硝と料1種割増1をと刺離し、 料1種類階4個を料1マスター5とする。次に、この制 蔵皮原始短を低してド1酸化数6を形成し、その制 蔵皮原始短を低してド1酸化数6を形成し、その制 は皮原始短を低していましていませい。 こッケル電鈎を低していませた数6の形成の節には エリブンメータでその厚みを測定し、厚さが20-2 0人となるようにする。次に、N1マザー7に上記と 関根に刺繍皮膜処理を防してN1性化関きを形成す る。このN1性化関きの形成の際にもエリプソメー タでそのぼみを関定し、厚さが20~30人となるよ うにする。N1性化関きの形成後、ニッケル電射を 行ない、形成された電料層を利潤してN1スタンパ 9が得られる。

本実施例でN1マスター5及びN1マザー7にN1酸化 図6,8を形成するに当たり、エリブソメータで厚 みを選定してその厚さを20-30人となるようにす るのは以下の現象に載みたものである。

第2回は本発明におけるN1電炉で使用するN1電 鋼浴の電解中の現象を模式的に示した図である。 勝極側では次式のようにN1が溶解する。

N1 → N1" + 20"

一方、弦幅側では次式のようにNiが折出する。
Ni**+2e⁻→Ni

そして世解中に世子は陰極から関極に向って流れるため、Ni酸化酸は電子の流れを抑制し、陰極程 汲効果を低下させ、その分が熱となったり、浴の

装開平1-246391 (3)

分解を起こしたりして陰極におけるN1の折比数を 減少させる。第3間ないし第5間は、性動符がスル ファミン酸ニッケル溶成の場合に、陰極電電効型 の減少に応じて分解生成物の過度が増加する様子 を示すものである。第3階はアゾジスルホン酸。 第4間は亜級機塩、第5間は過級酸塩のUV吸収スペ クトルを示し、これらの間においては陰極電波 効率75%、8は同80%、Cは同88%の場合のデータで ある。

ここで、第5回にNi股化限序と路極電流効率との関係を示す。NI股化限序が均加するにつれて陰極性液が水が分かる。一方、NiでサーイやNiスタンパのの制度という限点からすると、Ni股化設序が20人より小さいと阿離が不具となり、20人以上になると良好となる。したがって、接極電流効率と制難性の双方を良好とするNI版化設序は20-30人となる。この場合、数極電流 物料は1850以上となる。この場合、数極電流

本突旋例では、以上の関係を考慮してNi酸化膜 6.8の原さを20~30人に管理しているので、酸極端 流効率即ち折出NIFAがコントロールされ、NIマスター5とNIマザー7、NIマザー7とNIスタンパ9の 制盤性が良好に維持できることとなった。このことにより、深パターンの転写性もよくなり、NIス タンパ8を用いて複製した光ディスクは信号特性 も転写前と新と同等で、満足できる品質の高いも のであった。

4. 関而の簡単な説明

第1回は本発明の実施例に係るスタンパの製造 方法の工程を示す図、第2回はM1電料型の電解中 の現象を摂式的に示した図、第3例ないし第5回は 弦極低後効率の減少に応じて分解生成物の濃度が 増加する様子を示す図、第6週はM1度化設度と除 機能強効率との関係を示す図である。

特許出線人 株式会社 リ コ ー 代 理 人 弁 理 士 旭 浦 敏 写 (ほか1名

第1図











